

2026年2月吉日

お客様各位



## 「SEMICON China 2026」出展のご案内

拝啓

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

芝浦メカトロニクスは、3月25日（水）～26日（金）『SEMICON China 2026』に出展いたします。

芝浦メカトロニクスグループは、長年培ってきたコア技術（精密メカトロニクス、洗浄、ボンディング、エッチング、真空、成膜など）を結集して、半導体、電子部品、フラットパネルディスプレイなどの用途向けに製造装置の開発からアフターサービスまでトータルソリューションを提供しています。

お客様の多種多様なご要望にお応えできる商品ラインナップをご紹介しますので、是非この機会に、芝浦メカトロニクスの新しい技術をご覧いただきたく、ご来場をお待ち申し上げます。

敬具

－ 記 －

日 時：2026年3月25日（水） 9:00～17:00  
26日（木） 9:00～17:00  
27日（金） 9:00～16:00

会 場：Shanghai New International Expo Centre

展示ブース：Hall N1 1635

出 展 品 目： パネル展示

### 1) 半導体前工程

- ・枚葉式ウェーハ洗浄装置 (SC300 series)
- ・凍結洗浄搭載フォトマスク洗浄装置 (ARTS™/MC150)
- ・フォトマスクエッチング装置 (ARES™ series)
- ・高温リン酸エッチング装置 (SC300-HT series)
- ・等方性エッチング装置/低温アッシング装置 (CDE/ICE series)
- ・FOSB/FOUP洗浄装置 (FOC300)
- ・パネル用ウェットスピン装置 (PD-series)

### 2) 半導体後工程

- ・高精度ボンダラインナップ
- ・ハイエンド2.XDパッケージボンダ (TFC-6500/TFC-6500-W)
- ・ハイエンドウェーハレベルパッケージボンダ (TFC-6600)
- ・ハイブリッドボンダ (TFC-6800)

### 3) 真空

- ・スパッタリング装置ラインナップ
- ・高生産性スパッタリング装置 (BM-1400E/W)

SEMICON China 公式サイト：<https://www.semiconchina.org/>

【お問い合わせ先】

芝浦メカトロニクス株式会社

e-mail：

webサイト：<https://www.shibaura.co.jp/>